

浙江东尼电子股份有限公司

关于募投项目事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日（星期一）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动形式召开关于募投项目事项的投资者说明会（以下简称“投资者说明会”），现将有关事项公告如下：

公司于2022年8月13日披露了《东尼电子关于就募投项目事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2022-049），并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目和电子邮箱方式提前征集投资者所关注的问题。2022年8月15日，公司董事长沈新芳先生、董事兼总经理沈晓宇先生、副总经理兼董事会秘书罗斌斌先生、财务负责人钟伟琴女士出席了本次投资者说明会，就公司募投项目事项的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次投资者说明会上投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题一：关于碳化硅衬底材料认证进度的问题。7月23日，财联社《巨额订单引爆碳化硅衬底市场国产碳化硅产业驶入快车道》报道“东尼电子相关人士表示，公司年产12万片碳化硅半导体材料项目计划购买约250台长晶炉及配套切磨抛设备。目前已有约50台长晶炉已完成安装调试，另有约100台长晶炉正在陆续安装调试。上述长晶炉及配套切磨抛设备全部安装完成，将形成约6万片/年的产能。”请问公司产品是否已经通过终端客户的认证，一般通过终端客户认证难度有多大？

回复：上述长晶炉安装调试情况有所变化，因公司碳化硅业务工艺路线切换，长晶炉加热方式由感应法变更为电阻法，之前的感应法长晶炉将主要用于碳化硅

粉料烧制、涂层煅烧等前期准备工作，目前已安装的电阻法长晶炉数量没有报道那么多。碳化硅技术迭代较快，公司在后续研发过程中，不排除对工艺、设备再次调整的可能性。公司 6 英寸导电型碳化硅衬底片尚未得到终端客户的认证；该产品认证涉及车规级，验证频率高，尤其是后端芯片验证及上车验证，认证时间长且需多次验证。

问题二：关于碳化硅项目规模达产的时间问题。雪球网一篇电话会议记录中写道“2023 年一月份（碳化硅衬底业务）就能完全进入大规模量产状态且订单已经（给）东莞天域 120000 片”。该消息是否属实？该信息与公司 2021 年 4 月 13 日公告《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》年产 12 万片碳化硅半导体材料项目建设期 36 个月存在一定出入。

回复：该消息不属实。公司 2021 年度非公开发行募投项目“年产 12 万片碳化硅半导体材料”预计将于 2023 年 11 月达产，公司将积极推进，但该项目技术要求高、迭代快，受研发进度、下游验证周期、设备安装调试等多方面因素影响，存在不确定性，不排除项目延期的可能性。

问题三：关于订单与营收贡献的问题。我们关注到目前市场上已经有部分碳化硅衬底厂商获得下游客户较大额订单，请问目前公司是否已经获得订单？碳化硅业务是否已经给公司贡献营收和利润？

回复：公司碳化硅业务尚未获得订单；产品送样会形成少量收入，但并无贡献任何利润。目前碳化硅衬底片市场售价已低于预案测算值，且公司工艺路线切换，设备投入加大，该业务经济效益可能不及预期。

问题四：公司大规模扩产，切磨抛及其它生产设备的采购有没有提前规划和采购？

回复：公司碳化硅业务尚处于送样验证阶段，切磨抛及其它生产设备已有采购规划，但因部分设备需进口，采购时间长且到货周期存在不确定性，不排除设备不到位导致项目延期的可能性。

问题五：公司最近股价涨了这么多是因为碳化硅项目吗？

回复：公司股价近期涨幅较大，根据中证指数有限公司发布的截止 2022 年 8 月 12 日的数据显示，公司静态市盈率为 452.86，市净率为 9.36。根据中国证监会发布的行业分类，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业的最新静态市盈率为 30.18，市净率为 3.54。公司市盈率、市净率高于行业平均水平。公司 2021 年度非公开发行限售股于 2022 年 5 月 23 日上市流通，合计 19,517,083 股，占公司总股本的 8.40%，比例较大，可能对二级市场股价产生一定影响。且公司二级市场流通股本较小，资金流入流出对股价波动影响较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

碳化硅衬底材料尚处于研发送样验证阶段，具有一定不确定性，可能存在技术失密、技术人员流失、技术开发偏离、滞后等风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日